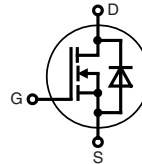


CoolMOS™ 1) Power MOSFET

Fully isolated package
N-Channel Enhancement Mode
Low $R_{DS(on)}$, High V_{DSS} MOSFET
Ultra low gate charge

$$\begin{aligned} I_{D25} &= 7.6 \text{ A} \\ V_{DSS} &= 600 \text{ V} \\ R_{DS(on) \text{ max}} &= 0.2 \Omega \end{aligned}$$



TO-220 FP



Preliminary data

MOSFET				
Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
V_{DSS}	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	600		V
V_{GS}		± 20		V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	7.6		A
I_{D90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	5.3		A
E_{AS}	single pulse repetitive } $I_D = 6.6 \text{ A}; T_C = 25^\circ\text{C}$	435		mJ
E_{AR}		0.66		mJ
dV/dt	MOSFET dV/dt ruggedness $V_{DS} = 0 \dots 480 \text{ V}$	50		V/ns

Features

- fast CoolMOS™ 1) power MOSFET 4th generation
- High blocking capability
- Lowest resistance
- Avalanche rated for unclamped inductive switching (UIS)
- Low thermal resistance due to reduced chip thickness
- Enhanced total power density

Applications

- Switched mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Power factor correction (PFC)
- Welding
- Inductive heating
- PDP and LCD adapter

¹⁾ CoolMOS™ is a trademark of Infineon Technologies AG.

Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		(T _{VJ} = 25°C, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; I_D = 10 \text{ A}$		180	200	mΩ
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 1.1 \text{ mA}$	2.5	3	3.5	V
I_{DSS}	$V_{DS} = 600 \text{ V}; V_{GS} = 0 \text{ V}$			1	μA
	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$ $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		10		μA
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}; V_{DS} = 0 \text{ V}$			100	nA
C_{iss}	$V_{GS} = 0 \text{ V}; V_{DS} = 100 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		1520		pF
C_{oss}			72		pF
Q_g	$V_{GS} = 0 \text{ to } 10 \text{ V}; V_{DS} = 400 \text{ V}; I_D = 10 \text{ A}$		32	30	nC
Q_{gs}			8		nC
Q_{gd}			11		nC
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; V_{DS} = 400 \text{ V}$ $I_D = 10 \text{ A}; R_G = 3.3 \Omega$		10		ns
t_r			5		ns
$t_{d(off)}$			50		ns
t_f			5		ns
R_{thJC}				3.75	K/W

Source-Drain Diode

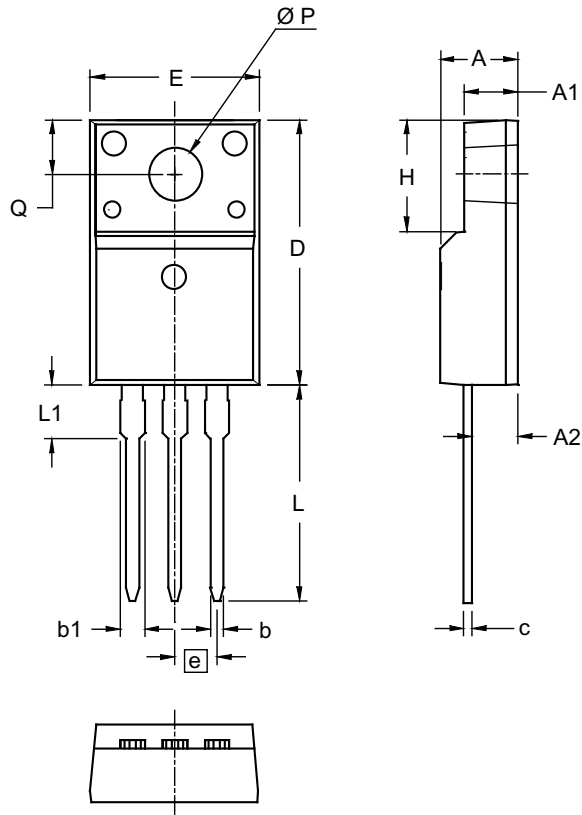
Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0 \text{ V}$			10 A
V_{SD}	$I_F = 10 \text{ A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$	0.9	1.2	V
t_{rr}	$I_F = 10 \text{ A}; -di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}; V_R = 400 \text{ V}$	340		ns
Q_{RM}		5.5		μC
I_{RM}		33		A

Component

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
T_{VJ}	operating	-55...+150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-55...+150	$^{\circ}\text{C}$
M_d	mounting torque	0.4 ... 0.6	Nm

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
R_{thCH}	with heatsink compound	0.50		K/W
R_{thJA}	thermal resistance junction - ambient	80		K/W
Weight		2		g

TO-220 ABFP Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.177	.193	4.50	4.90
A1	.092	.108	2.34	2.74
A2	.101	.117	2.56	2.96
b	.028	.035	0.70	0.90
b1	.050	.058	1.27	1.47
c	.018	.024	0.45	0.60
D	.617	.633	15.67	16.07
E	.392	.408	9.96	10.36
e	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.255	.271	6.48	6.88
L	.499	.523	12.68	13.28
L1	.119	.135	3.03	3.43
ØP	.121	.129	3.08	3.28
Q	.126	.134	3.20	3.40

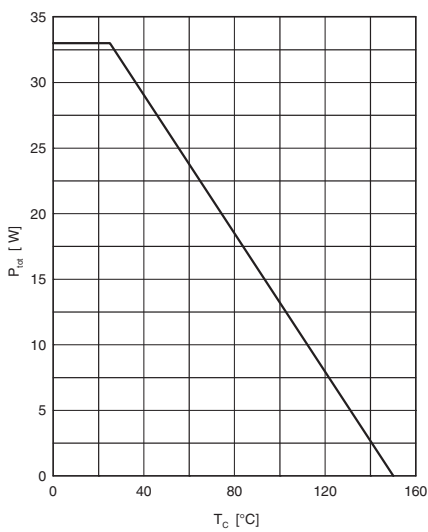


Fig. 1 Power dissipation

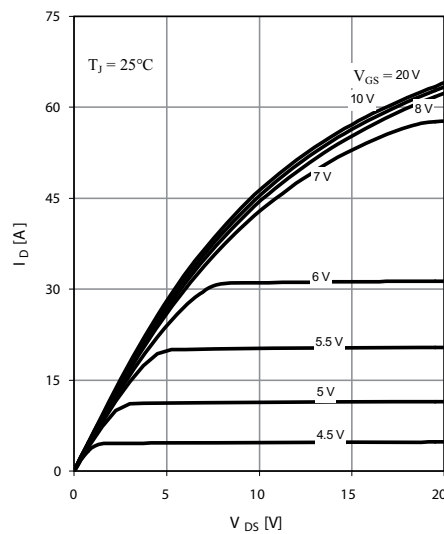


Fig. 2 Typ. output characteristics

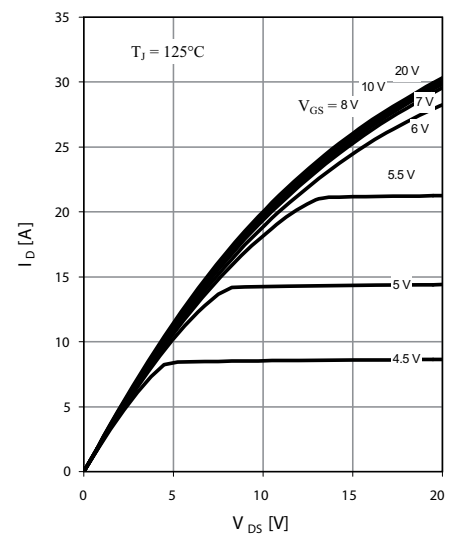


Fig. 3 Typ. output characteristics

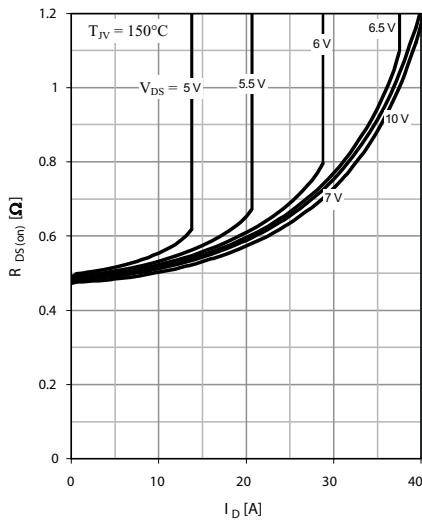


Fig. 4 Typ. drain-source on-state resistance characteristics of IGBT

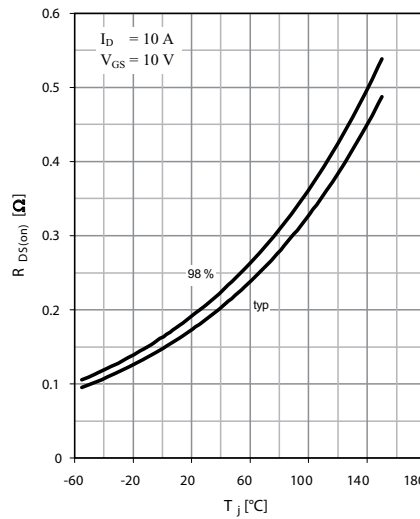


Fig. 5 Drain-source on-state resistance

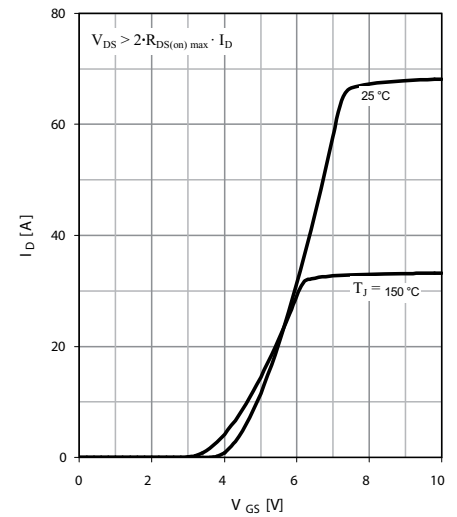


Fig. 6 Typ. transfer characteristics

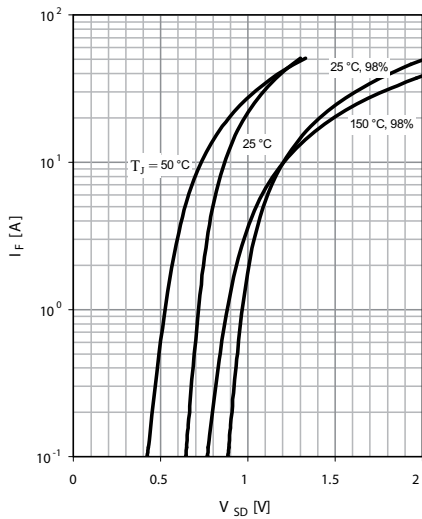


Fig. 7 Forward characteristic of reverse diode

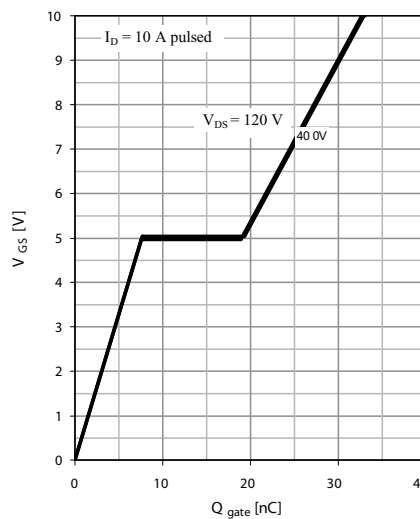


Fig. 8 Typ. gate charge

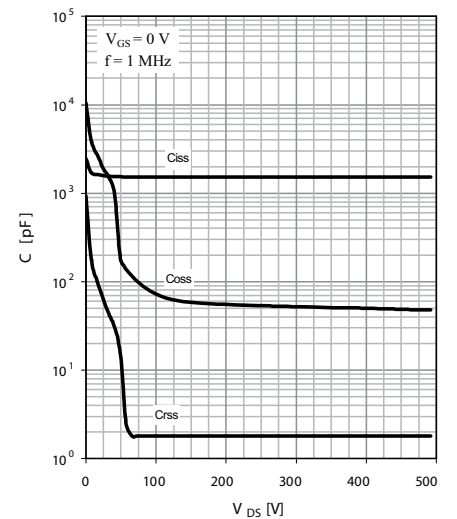


Fig. 9 Typ. capacitances

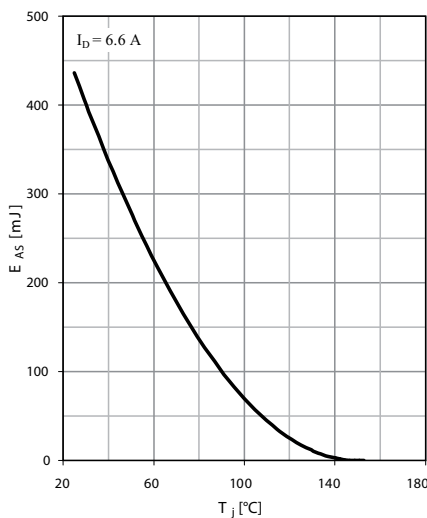


Fig. 10 Avalanche energy

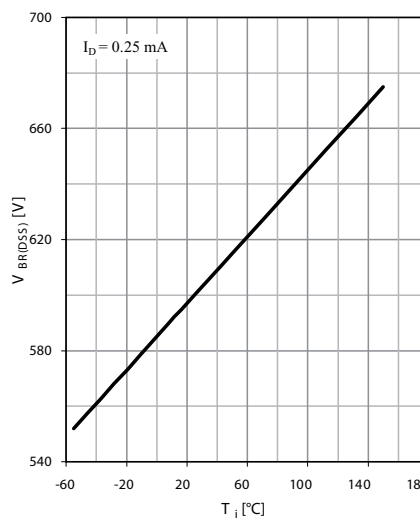


Fig. 11 Drain-source breakdown voltage



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.